

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	南方基金、国泰基金、兴全基金、招商基金、德邦证券、君榕资产、天风电子、申万菱信基金、南土资产、国金证券、中海基金、上海礼正投资、中金公司、青骊投资、上海信托、人保资产、海通证券、利幄基金、财通资管、弥远投资、五地投资、旌安投资、琛晟资产、君子兰资本、国泰君安、恒越基金、平安证券、亘曦资产、准锦投资、古曲基金、中信证券、鹏华基金、高毅资产
时间	2023年12月21日-2023年12月25日
地点	公司会议室及线上
上市公司接待人员姓名	董事长：张兵 副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<b>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</b> <b>问题一：请问公司 PCB 的布局情况？</b> 回答：水平沉铜的后道工序为填孔电镀，为响应国家环保政策，PCB 厂家希望提高电流密度以提升电镀生产效率。公司在传统封装、先进封装领域积累的高电流密度、高速镀技术与 PCB 厂家的新需求相匹配，因此公

	<p>司研发了 HDI 高速填孔核心技术并推出了 PCB（HDI）不溶性阳极电镀产品。公司的 PCB（HDI）不溶性阳极电镀产品已向健鼎科技和鹏鼎控股销售，同类产品目前国内仍以日本 JCU、美国乐思、德国安美特、美国陶氏等国际企业为主。</p> <p><b>问题二：光刻胶产品的市场空间？</b></p> <p>回答：目前国内光刻胶仍主要集中在 PCB 光刻胶、TFT/LCD 光刻胶等产品，在 OLED 显示面板和集成电路用光刻胶等高端产品仍需大量进口，国产光刻胶正处于由中低端向中高端过渡阶段。按曝光光源波长划分，光刻胶可分为 g 线光刻胶（436nm）、i 线光刻胶（365nm）、KrF 光刻胶（248nm）、ArF 光刻胶（193nm）和 EUV 光刻胶（13.5nm）。</p> <p>根据中国电子材料行业协会的数据，当前我国 g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%，仍处于较低水平，KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%，ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。</p> <p>根据中国电子材料行业协会的数据，2022 年中国集成电路 g/i 线光刻胶市场规模总计 9.14 亿元，预计到 2025 年将增长至 10.09 亿元，其中，2022 年中国集成电路封装用 g/i 线光刻胶市场规模 5.47 亿元，预计 2025 年将增长至 5.95 亿元。</p> <p>根据中国电子材料行业协会数据，2021 年中国集成电路晶圆制造用 PSPI 市场规模 7.12 亿元，预计到 2025 年中国集成电路晶圆制造用 PSPI 市场规模将增长至 9.67 亿元。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 25 日